



厦门聚首话科创：

资本与科技双向奔赴 产业新动能加速成长

● 本报记者 杨梓岩 王婧涵

9月6日,由中国证券报主办,中国新闻发展有限责任公司福建分公司承办,厦门金圆集团提供全面战略支持的2026厦门科创产业与证券业发展大会暨金圆集团杯·金牛奖颁奖典礼在福建厦门举行。本届大会以“融通全球资本 共创产业未来”为主题,吸引240余家上市企业、证券公司、投资机构齐聚鹭岛。

会上,来自科技界、产业界与投资界的嘉宾形成共识:科创企业正加速从研发攻坚迈向市场兑现,以耐心资本为代表的多元化金融力量持续加码,以港股为代表的国际化资本市场不断优化制度供给,资本与科技正在上演一场深度融合的双向奔赴。

科创企业从研发攻坚走向市场兑现

本届大会上,以人工智能为代表的技术变革成为重点议题。

科技部原副部长、原国家外国专家局局长、中国可持续发展研究会理事长李萌认为,人工智能将成为引领未来二十年的主导性技术,正引发生产力跃迁与生产关系变革,应以长期主义视角看待当前AI投资与算力建设。他特别提出,“物理AI”是人工智能的下一个高地,将成为AI与实体经济融合的主线。“能理解静态问题未必是真正的智能,而能理解动态变化的物理因果才能产生真正的智能。”他说,当前AI发展正朝着物理AI的方向收敛,中国作为超大规模、复杂多样经济体,将具备更强大内在韧性。

上海阶跃星辰智能科技股份有限公司首席战略官李璟认为,当前AI已正式迈入智能体时代,技术重心从人机聊天交互转向自主任务执行,全栈技术能力成为基础大模型企业立足产业赛道的核心壁垒。“2022年AI模型实现语言理解与人机互动,2024年推理模型诞生并赋能代码编写、数学等专业领域的问题解决,而当前行业已全面迈入智能体发展新阶段——AI不仅能聊天交互,更是从被动应答转变为主主动做事。”他透露,截至2026年6月,Codex的Token消耗量已远超纯聊天交互模型,智能体自主使用的Token规模达到人类操作的近5倍。这一数据标志着AI已形成全新计算范式,不再是简单的问答工具,可独立完成各行业复杂、长程的具体任务。

技术突破的价值最终要在产业端接受检验。英矽智能首席科学家兼联席CEO任峰以AI制药为例,展示了前沿技术如何跨越从研发到市场的漫长周期。他认为,传统新药研发面临10年以上周期、超20亿美元费用、成功率不足5%的三重困境。英矽智能通过自研算法平台,在特异性肺纤维化领域实现突破:从靶点发现到确定临床前候选化合物仅用时18个月、投入260万美元,而传统方式需用时约4.5年、投入数千至上亿美元。在商业层面,公司海外授权交易总额已达110亿美元,2026年上半年上市后首份中报即实现盈利。从实验室到商业化,技术兑现的路径正在被一步步打通。

科创金融矩阵护航长周期研发

技术从研发到落地,离不开资本的长期陪跑。本届大会上,厦门金圆投资集团有限公司董事长李云祥用“沃土生花”来形容厦门科创营商环境的持续优化。他披露了一组关键数据:2026年上半年港股募资总额超过2000亿港元,完成84宗IPO,其中金圆集团管理参与的基金体系中被投资企业达21家,占比四分之一;上半年福建省赴港上市企业3家,均为厦门企业。

科创企业从技术验证到商业兑现,需要跨越漫长的研发周期与高度的不确定性,这决定了其需要的不只是短期资金,更是能够陪跑的耐心资本。李云祥介绍,金圆集团聚焦科技创新和产业创新,大力培育耐心资本,2025年以来设立并管理200亿元的福建(厦门)社保科创基金、220亿元的AIC基金、50亿元的产业并购基金等创新资本工具。这些长钱与信托、证券、银行等13张金融牌照共同构建起多元化的科创金融产品矩阵,形成“股、贷、债、保”全周期金融服务能力。

厦门创投董事长蔡毅华介绍,厦门创投作为金圆集团旗下一级市场股权投资核心平台,深耕科创领域十余载,目前管理基金规模超2000亿元,在投企业中科创企业占比约82%。公司打造了覆盖早期VC、产业CVC、PE、并购基金及S基金的全链条投资体系,形成从企业概念验证、技术孵化、产业赋能到并购退出的全周期接力服务模式。

港股平台打开国际化融资通道

在资本助力企业国际化方面,港股市场正成为科创企业对接全球资本与产业链的重要平台。

MiniMax副总裁严奕奕表示,公司2026年1月在港交所上市后,资本助力让企业拥有持续研发投入的弹药,依托国内开源生态、工程师红利与国产算力芯片崛起的重优势,公司持续追赶全球前沿技术,并积极开拓中美以外的海外市场。

国海富兰克林基金ODII投资总监徐成分析,海外长钱资金更看重企业经营确定性,内地资金更侧重成长弹性,但境内外资本对科创营商环境的核心评判标准趋于一致,具备前瞻战略布局、高效技术迭代能力、规范治理体系与稳定自我造血能力的企业更易获得长期溢价。

与会嘉宾普遍认为,当前中国科创力量已驶出技术探索的深水区,正在加速完成商业兑现。随着技术迭代与资本供给共振,更深层次的产业变革正在加速酝酿。

作为厦门市属以金融投资为主业的国企,金圆集团已连续三年独家冠名支持大会,致力打造服务产业、融合两岸的一流科创金融投资集团,助力科技创新。厦门建发集团有限公司、厦门国贸控股集团有限公司、厦门象屿集团有限公司亦作为特别合作伙伴携手助力,共同为大会的成功举办赋能。



科技部原副部长李萌：

要用长期主义看待AI投资 深耕“物理AI”重点领域

● 本报记者 李媛媛

9月6日,2026厦门科创产业与证券业发展大会暨金圆集团杯·金牛奖颁奖典礼在厦门举行。科技部原副部长、原国家外国专家局局长、中国可持续发展研究会理事长李萌在论坛上表示:“人工智能是引领未来二十年的主导性技术,正引发生产力跃迁与生产关系变革,要用长期主义的视角看待当前AI投资与算力建设,并缓解行业短期阵痛。”

在李萌看来,“物理AI”是人工智能的下一个高地,将成为AI与实体经济融合的主轴,要紧紧抓住这一趋势性机遇,深耕物理AI重点领域。随着具身智能、物理AI社会治理等方向的不断拓展,相关技术不仅将满足日益多元的社会需求,也将催生出新的市场空间和增长动能。

AI赋能实体经济

李萌认为,AI带来的变革,核心在于模型作为渗透经济社会发展底层“通用工具”的属性。大型语言模型、多模态模型、视觉-语言



-动作模型、世界模型、空间智能都是这一工具演进过程中的具体探索性成果。

“它们带来了新的经济逻辑——Token成为衡量产出的基本单元,同时也改变了思维方式、生产关系和社会结构。”李萌表示,在模型

基础上,由各种连接形成具体场景下的实用工具——“智能体”,正持续深化赋能千行百业。

在人工智能领域,中国已走在世界前列,尤其是在计算机视觉、电子通信、图像处理、飞行器技术、生物识别安全和数据存储等多个细分领域,全新专利数量具备显著优势。“中国在人工智能前沿科技和产业领域取得世界领先地位,但在模型能力与融资规模等方面,与世界最高水平相比还存在一定的现实差距。”李萌表示。

人工智能将引领未来产业发展。李萌判断,我国未来产业诞生的领域将集中在智能化,以及智能化引导下的绿色化进程。其中,人工智能、绿色低碳和健康生活是先进理念指导下经济社会发展的主流方向,高端制造、计算连接、安全发展则为前述三个方向提供支撑。未来,科技创新与产业创新深度融合的重大应用场景,将在这六大领域集中落地。

“物理AI”催生新动能

李萌表示,一个越来越清晰的共识是:能

理解静态问题未必是真正的智能,但能理解动态变化的物理因果才能产生真正的智能。因此,物理AI应运而生,将人工智能从数字世界带向了物理世界。

“与过去在数字空间‘会说话’‘会行动’的数字AI不同,物理AI拥有在现实世界开展行动、预判事态、完成任务的能力。”李萌认为,当前,AI发展正朝着物理AI的方向收敛,不过,实现路径呈现多条技术路线并行探索的特征,这是一个好的现象。

数字AI与物理AI正在深度融合,在此基础上推动具身智能技术全面融合落地,创造出更多新需求。

李萌举例称,随着养老需求的持续增长,物理AI技术的深度介入,成为满足该需求的关键。智能护理机器人、辅助行走外骨骼、情感陪伴智能体等产品,正是供给端继续发力的重要方向。同时,具身智能产业链、供应链不断分化,创造出新的就业需求。

李萌认为,在物理AI技术变革趋势下,中国作为超大规模、复杂多样的经济体,将具备更加强大的内在韧性。

金圆集团董事长李云祥：

壮大厦门“耐心资本” 浇灌科创产业沃土

● 本报记者 罗京

9月6日,由中国证券报主办,中国新闻发展有限责任公司福建分公司承办,厦门金圆集团提供全面战略支持的2026厦门科创产业与证券业发展大会暨金圆集团杯·金牛奖颁奖典礼在福建厦门举行。本届大会以“融通全球资本 共创产业未来”为主题,吸引了240余家上市企业、证券公司、投资机构参会。

厦门金圆投资集团有限公司(下称金圆集团)董事长李云祥在会上表示:“透过金牛奖活动,我们清晰地看到,香港资本市场作为连接中国优质资产与国际资本的枢纽,正在经历深刻变革。”李云祥说,科技板块在香港市场的成交额占比大幅攀升,今年上半年港



股募资总额超过2000亿港元,完成84宗IPO,其中金圆集团管理参与的基金体系中被投资企业达21家,占比四分之一,上半年福建省赴港上市企业3家,均为厦门企业。

“这是厦门科创营商环境‘沃土生花’的最佳注脚,也是我们奋力在推动科技创新与产业创新深度融合上闯出新路的缩影。”李云祥说。

据李云祥介绍,近年来,金圆集团聚焦科技创新和产业创新,大力培育“耐心资本”,2025年以来设立并管理200亿元的福建(厦门)社保科创基金、220亿元的AIC基金、50亿元的产业并购基金等创新资本工具,这些“长钱”形成的耐心资本,叠加信托、证券、银行等集团13张金融牌照,共同构建起多元化的科创金融产品矩阵,支撑起金圆集团打造

一流科创金融投资集团的战略愿景,成为“一体推进高水平科技创新、高质量产业投资、高能级链群打造”的坚实基础。

近年来,厦门坚持把创新作为事关发展成败的大事来抓,近期还专门制定了优化科技创新体系、服务高质量发展行动方案,着力构建全链条科技创新服务能力。

“下一步,金圆集团将主动融入厦门市科技创新大局,运用‘股、贷、债、保’多元金融工具,打造新金融基础设施,完善科技金融体系,为科创企业提供全周期、全链条、全方位金融服务。”李云祥表示,金圆集团将与上市公司、科创企业、资本机构携手并肩,做优资本供给,做强产业协同,做深两岸融合,把厦门打造成为国内资本、技术、产业汇聚交融的沃土,共同书写中国式现代化厦门新篇章。

阶跃星辰首席战略官李璟：

迈向智能体时代 全栈能力成大模型企业竞争核心

● 本报记者 郑萃颖

9月6日,2026厦门科创产业与证券业发展大会暨金圆集团杯·金牛奖颁奖典礼在厦门举行。上海阶跃星辰智能科技股份有限公司首席战略官李璟表示,当前AI已正式迈入智能体时代,技术重心从人机聊天交互转向自主任务执行,而全栈技术能力成为基础大模型企业立足产业赛道的核心壁垒。

李璟谈道,回顾AI技术迭代历程,2022年AI模型实现语言理解与人机互动,2024年推理模型诞生,赋能代码编写、数学等专业领域的问题解决。而当前,行业已全面进入智能体发展新阶段,AI不仅能聊天交互,更是从“被动应答”转变为“主动做事”。

行业数据印证了这一变革趋势。截至今年6月,Codex的Token消耗量已远超纯聊天交互模型;智能体自主使用的Token规模,更是达到人类操作的近5倍。李璟表示,这一数据变化标志着AI已形成全新计算范式,不再是简单的问答工具,可独立完成各



行业复杂、长程的具体任务,大幅提升产业运转效率。

针对行业普遍关注的“高性能、高速度、低成本”模型不可能三角,李璟提出,单

一模型无法适配全场景产业需求,模型矩阵是产业落地的最优解。任务规划需要高智能上限模型,实操执行需要高速响应模型,端侧部署则侧重轻量化适配。目前阶跃星辰、Anthropic、DeepSeek等主流厂商均采用模型矩阵布局,而Anthropic的主力生产力模型的应用占比远超其顶级模型,这也证明在产业落地中,模型的速度、成本、适配性与模型性能同等重要。

在全球大模型竞争日趋激烈的格局下,李璟表示,基础模型行业格局已逐步收敛,头部厂商数量趋于稳定,而智能体时代的核心竞争壁垒,涵盖基础设施、模型矩阵、操作系统、产业应用场景四大维度。基础设施层面,企业不仅需要充足算力,更需具备极致的训练与推理优化能力;模型层需搭建针对不同产业应用的丰富模型矩阵;操作系统层负责统筹智能体记忆、权限、决策,通过Hamess框架实现模型能力向实操能力转化;而应用层,应用场景的数据开放是技术落地的核心因素。

据介绍,阶跃星辰已构建完善的全栈技

术体系。自研的最新Step3.7 Flash模型,输出速度最高可达400Token/秒,响应速度与成本优势位居行业前列。模型端采用“1+N”矩阵架构,覆盖高阶智能探索、高速任务执行、端侧轻量化全品类布局,且深耕多模态技术,贴合产业应用需求。

产业